1-532956-3 请勿在新设计中使用

AMPMODU | AMPMODU IV/V

TE 内部编号 1-532956-3

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 86 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Black, AMPMODU IV/V

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

连接器系统: **板对板**

位数: **86**

行数: **2**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

PCB 安装方向: **直角**

产品特性

产品类型特性

施加的压力	低力度
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

板对板配置	共面
位数	86
行数	2
PCB 安装方向	直角

电气特征

端接电阻	12 mΩ
工作电压	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	50 – 100 µin
端子布局	直插式

端子接合区域电镀材料厚度	.762 µm[30 µin]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	导针槽
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	6.05 mm[.24 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

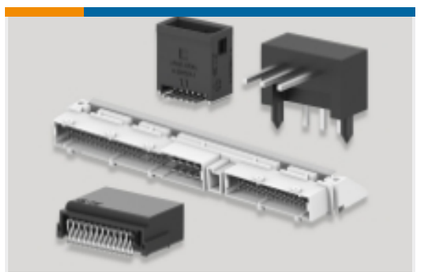
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1-102692-9
86 MODII 2PC HDR DR SHRD

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



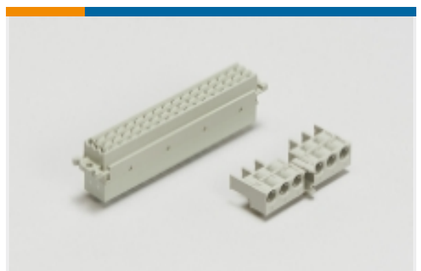
PCB 板端连接器及母端(931)

插入和拔出工具(4)

标准矩形连接器(7)

矩形连接器壳体(5)

线到板连接器组件和护套(436)



背板连接器壳体(1)

连接器盖帽(15)

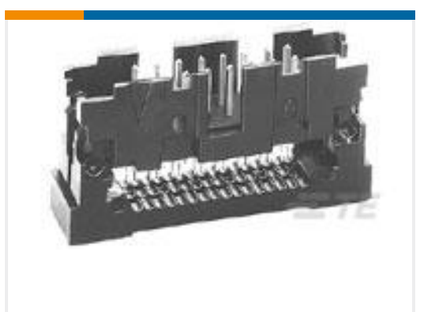
连接器硬件(13)

连接器端子(321)

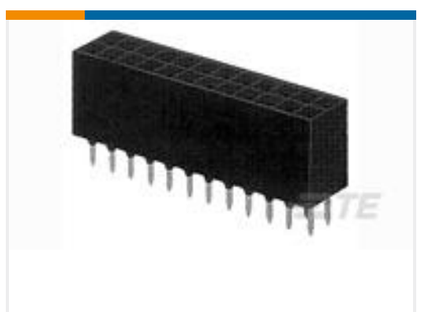
客户还购买了

TE 产品编号YDTS24W23-21AAV001
RECP ASSY

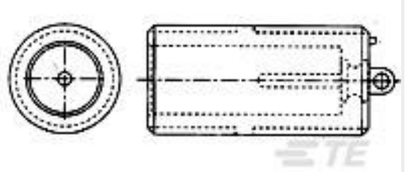
TE 产品编号YDTS26W23-21BAV001
D38999：直式插头，23-21 插件



TE 产品编号111446-1
010 UNIV I/O 30DP NO EARS

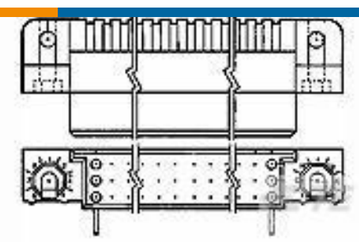


TE 产品编号2-534236-7
54 MODII VRT DR CE 100/120



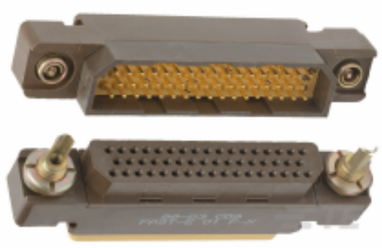
TE 产品编号448463-1
LGH-1 RCPT,W/1/2-32 UN THREAD

TE 产品编号5-87631-7
72 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号533914-3
HDI RECP ASSY 3 ROW 120 POS

TE 产品编号533935-6
HDI PIN ASSY 4 ROW 240 POS



TE 产品编号ZPF000000000017895
FAST-E 07 M-X-B 00 A

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-532956-3_AF1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-532956-3_AF1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-532956-3_AF1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-532956-3_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-532956-3_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-532956-3_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本